DuEX

データ関連人材育成プログラム

第1部：基調講演

第2部：インターンシップ報告会

第3部：ガイダンス

学生と企業がともに成長する

「データサイエンスインターンシップ」

2020年4月9日(木)

16：30～18：00

大阪大学吹田キャンパス
テクノアライアンス
C棟1階カンファレンスルーム



豊中キャンパスと
中継を結びます！

ArchiTek㈱,アクサ生命保険㈱,㈱池田泉州銀行,伊藤忠テクノソリューションズ㈱,㈱イトーキ,江崎グリコ㈱,大阪ガス㈱,大阪精工㈱,オムロン㈱,川崎重工㈱,関西電力㈱,京セラ㈱,協和テクノロジィズ㈱,近畿総合リース㈱,㈱クオルテック,クリロン化成㈱,京阪ホールディングス㈱,ケンブリッジコンサルタンツ㈱,コクヨ㈱（カウネット),小林製薬㈱,コマツ、㈱サイバーエージェント, ㈱サイバーリンクス,サラヤ㈱,シーホネンス㈱,塩野義製薬㈱,シャープ㈱, ㈱Alotクラウド,ジャトー㈱,住友電工システムソリューション㈱,全日本空輸㈱,田辺三菱製薬㈱,中外製薬㈱,中部電力㈱, ㈱東芝,中西金属工業㈱, ㈱ニコン,西日本電信電話㈱,西日本旅客鉄道㈱,日東電工㈱, ㈱日本経済新聞,日本電気㈱(NEC),日本ピラー工業㈱,日本ユニシス㈱,パナソニック㈱AP社,パナソニック㈱IS社,パナソニック㈱LS社, ㈱富士通研究所, ㈱プロアシスト,ProbSpace Inc.,MathWorks Japan,マスワークス合同会社,丸紅㈱,味覚糖㈱,みずほ証券㈱,みずほ第一ファイナンシャルテクノロジー㈱,三井住友信託銀行㈱,㈱三井住友銀行,三菱電機㈱,情報技術研究所, ㈱三菱JFJ銀行,メック㈱,Yahoo Japan Corporation,ヤンマー㈱,ヤマトプロテック㈱,ユニチカ㈱, ㈱りそな銀行,他

☆Aコース：座学5単位　☆Bコース：インターンシップ2単位
上記７単位を修得した場合、認定書に加えて成績上位者には
奨励金を贈呈します。（詳しくはお問い合わせください）

第1部
基調講演
古市　健 氏
日本生命代表取締役副会長/
関西経済同友会次期代表幹事

第2部
インターンシップ報告会
◎関西電力/K4Digital
大阪府立大学 学生1名
◎小林製薬
神戸大学 学生1名

第3部
ガイダンス
鈴木貴特任教授
生駒京子招へい教授

MMDS　〒560-8531　大阪府豊中市待兼山町1-3
TEL: (06) 6850-8291
Mail: mmds-duex@sigmath.es.osaka-u.ac.jp
URL: http://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp
問合せ先

詳細は上記QRから

